人工ピンを導入した RE-Ba-Cu-O 超伝導薄膜のピーク効果の起源

The origin of peak effect in RE-Ba-Cu-O superconducting film with artificial pinning center

名大·工 吉田 隆, 一野 祐亮, 舩木 修平, 尾崎 壽紀 東北大·金研 淡路 智, 渡辺 和雄
Y. Yoshida¹, Y. Ichino¹, S. Funaki¹, T. Ozaki¹, S. Awaji², K. Watanabe²

¹ Faculty of Engineering, Nagoya University
² Institute for Materials Research, Tohoku University

1. はじめに

REBa₂Cu₃O₃(REBCO)高温超伝導体は液体窒素中(77 K)で超伝導状態に転移することから、超伝導体のなかでも、より幅広い応用が期待されている。しかし REBCO は高磁場下において臨界電流密度 (J)が著しく減少するという課題がある。その課題を克服するため、薄膜の結晶性を向上させる、薄膜内に磁東ピンニングセンター(PC)を導入するなどの研究が行なわれている。その中において我々が提案した低温成膜(Low Temperature Growth)法を用いて作製した SmBCO 薄膜は低い基板温度(T₃)でも2軸配向し、さらに Sm/Ba 置換に起因した Sm-Rich相の PC が薄膜内で微細分散されることにより、磁場中 J₅が向上することを報告している[1]。

本研究では GdBa₂Cu₃O_v(GdBCO)を薄膜材料とし た。GdBCOはREBCOの中でも固溶限界が低いた め RE/Ba 置換が起こりにくく、比較的組成の制御が 容易とされている。LTG-GdBCO 薄膜を作製し、評 価することで RE/Ba の固溶限界の差が LTG 法で作 製した薄膜に与える影響について検討した。また、 LTG 法で用いた GdBCO の seed-layer の代わりに、 GdBCO とは異なる中間層を用いることにより seed-layer の役割について検討した。本研究では GdBCO と格子定数の近い SrTiO3 中間層を用いて 格子ミスフィットの緩和が配向性に与える影響を検 討した。さらに GdBCO と格子定数が近く、結晶構 造内にBaO面を持つ $BaTiO_3$ 中間層を用いることで、 格子ミスフィットの緩和に加えて BaO 面を共有す ることによる界面エネルギーの低減が配向性に与え る影響を検討した。

さらに、本研究では、B=20T 付近までの高磁場及び測定温度 65K の低温での J_c 測定及びピニング力の評価により、酸化物系超伝導膜における人工ピンのメカニズムの解明及び人工ピン導入技術の向上を図る。

2. 実験方法

本 研 究 で は 薄 膜 作 製 に Pulsed Laser Deposition(PLD)法を用いた。中間層は高い T_s (900 °C)で作製し、GdBCO の upper-layer は低い T_s (800 ~ 900 °C)で作製した。作製した薄膜の配向性を X 線回折(XRD)法、表面構造を原子間力顕微鏡(AFM)、

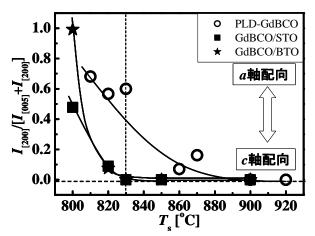


図1 GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜に おける a 軸混在率の T_s 依存性

超伝導特性は直流四端子法を用いてそれぞれ評価した。また、測定には東北大学 金属材料研究所 強磁場超伝導材料研究センター内の 20T-SM を用い測定を行った。

3. 結果と考察

ーGdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜の配向性 及び超伝導特性ー

図 1 に GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜における a 軸混在率の T_s 依存性を示す。 GdBCO/STO、GdBCO/BTO 薄膜ともに PLD-GdBCO 薄膜と比較して c 軸単相配向する温度領域が拡大している。また、GdBCO/STO、GdBCO/BTO 薄膜ともに T_s = 820 °C 以下において a 軸が混在するのがわかる。

この結果より、BaO 面を共有して界面エネルギーを低減させることに比べ格子ミスフィットを緩和することが、より低い T_s における 2 軸配向に寄与していることがわかった。

図 2 に GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜における 77 K で測定した & の磁場依存性を示す。この結果より GdBCO/STO、GdBCO/BTO 薄膜共に PLD-GdBCO より磁場中 & が向上していることがわかる。AFM で GdBCO の結晶粒の大きさを評価した 結果、 PLD-GdBCO 、 GdBCO/STO 、

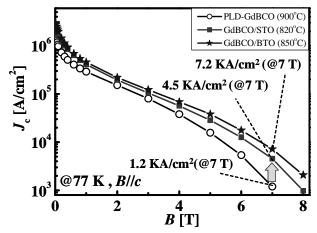


図 2 GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜における J_c の磁場依存性

GdBCO/BTO 薄膜の粒径はそれぞれ 281 nm、157 nm、210 nm であった。GdBCO は粒径が小さいほど結晶粒界が増加し、これが金属超伝導体材料における粒界ピンと同様に PC として働くため、ピンニング力が強くなるという報告があり[2]、本研究においてもその傾向が現れたと考えられる。

図 3 に、GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜における 77 K 及び 65K で測定した J_c の磁場依存性を示す。磁場は c 軸に水平に印加した。図 4 に、これらから求めた 77 K、65 K におけるピニング力 F_p ($=J_cxB$)値を示す。65K における Fp 値では、最高値がそれぞれ 1 GN 及び 1.25 GN と BTO 及び STO 中間層を用いた時の違いが確認された。今後、65K 以下の低温磁場角度依存性などを詳細に検討することにより中間層材料の違いにおけるピン止め機構を明らかにしていきたいと考えている。

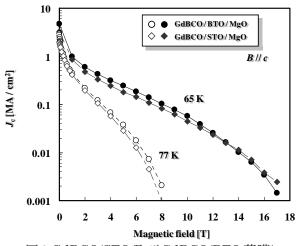


図 3 GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜に おける 65K における *L*の磁場依存性

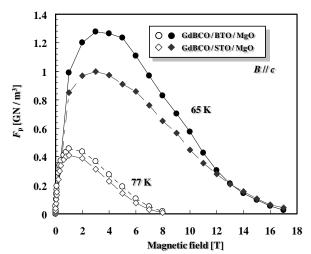


図 4 GdBCO/STO 及び GdBCO/BTO 薄膜に おける 65Kにおけるピニング力の磁場依存性

4. まとめ

LTG 法の配向機構を検討するためにLTG-GdBCO、GdBCO/STO、GdBCO/BTO 薄膜を作製、評価した。その結果、seed-layerの主な役割は格子ミスフィットの緩和であると考えられた。また、中間層を用いて GdBCO 薄膜を作製することにより77K、7Tの磁場中 J_c が約5倍向上することが確認された。さらに65Kにおけるピニング力は、BTO中間層及びSTO中間層を用いる場合で異なることが確認された。今後、低温高磁場中における J_c の角度依存性なども評価することによりピン止め機構を明らかにする。

参考文献

[1] Y. Yoshida et al. : Jpn. J. Appl. Phys. 44 (2005) L129
[2] K. Matsumoto et al. : IEEE. Tran. Appl. Supercond. 15 (2005) 2719